

財團法人工業技術研究院
個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書
告知事項

工業技術研究院為了辦理「台日新創企業合作加速計畫」(下稱本活動)，將蒐集、處理及利用您的個人資料(下稱個資)，謹先告知下列事項：

一、蒐集目的：本院基於「公共關係」、「行銷」、「非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用」、「消費者、客戶管理與服務」、「計畫、管制考核與其他研考管理」、「教育或訓練行政」、「產學合作」、「資(通)訊服務」、「網路購物及其他電子商務服務」、「廣告和商業行為管理」、「調查、統計與研究分析」、「其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務」之特定目的而蒐集您的個人資料。。

二、個資類別：辨識個人者(如姓名、職稱、電話號碼、行動電話、電子郵遞地址等)、辨識財務者、政府資料中之辨識者、個人描述、職業、現行之受僱情形、財務交易(如支付金額等)。

三、利用期間：至蒐集目的消失為止。

四、利用地區：中華民國地區及本院國外之駐點及辦事處所在地區。

五、利用者：本院及其他與本院有業務往來之公務及非公務機關。

六、利用方式：在不違反蒐集目的的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真及其他合法方式利用之。

七、您得以書面主張下列權利：

- (一) 查詢或請求閱覽。
- (二) 請求製給複製本。
- (三) 請求補充或更正。
- (四) 請求停止蒐集、處理或利用。
- (五) 請求刪除。

若有上述需求，請與 02-7725-3697 聯繫，本院將依法進行回覆。

八、若未提供正確個資，本院將無法提供您特定目的範圍內之相關服務。

九、對本院所持有您的個資，本院會按照政府相關法規保密並予以妥善保管。

(接下頁)

財團法人工業技術研究院

代理人：

姓名：

職稱：

中華民國 111 年 5 月 20 日

☐ 本人已閱讀並瞭解上述告知事項，並同意工研院在符合上述告知事項範圍內，
蒐集、處理及利用本人的個資。本項同意得以電子文件方式表達。

簽名：_____ (中華民國 111 年____月____日)。